

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: Dodávka informačních technologií I

Zadavatel: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100, se sídlem Pod Koželuhy 100, 506 41 Jičín, IČO 601 16 820

Způsob zadání: VZMR

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Prosím o zvážení: u požadavku základní desky s čipem Trusted Platform Module Security (TPM 2.0) – zda TPM čip bude stačit jako fTPM, tzn. firmware v biosu? Případně integrovaný čipu na desce?

Pokud je vyžadován přímo HW chip na desce nebo jako modul, jsou aktuální termíny dodání neznámé. Z důsledků COVID a výpadků v logistice. Z tohoto důvodu bude nabídka silně omezená na velké výrobce nebo ani nebudeme možná.

Dotaz č. 2

Prosím o upřesnění u položky: TPM 2.0 čip – zda TPM čip bude stačit jako fTPM, tzn. firmware v biosu?

Pokud by jste požadovali přímo TPM modul na desce, nativně nebo vyvedený z int. čipu, tak nebudeme umět bohužel zaručit prakticky žádný termín dodávky.

Výrobci jsou už několik týdnů bez alokací a TPM moduly jsou „nedostatkové zboží“.

Odpověď na dotaz č. 1 a č. 2

Formulace ve specifikaci PC:

TPM 2.0 čip

Přímo na desce nebo osazený modul v bracketu na desce

byla změněna na:

TPM 2.0 čip

Přímo na desce nebo osazený modul v bracketu na desce

HW modul lze nahradit integrovaným řešením (fTPM, PTT), splňujícím specifikace TPM 2.0

Místo a lhůta pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, nově lhůta pro podání nabídek končí dne 14. 10. 2021 v 10:20 hod. Otevírání obálek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Místo pro podání nabídek se nemění.

V Jičíně dne 6. 10. 2021



Mgr. Lea Vojtěchová
ředitelka

Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola,
Jičín, Pod Koželuhy 100
IČO: 601 16 820
DIČ: CZ60116820 ①